

英飞凌MOSFET汽车功率器件

英飞凌AIMZA75R060M1H CoolSiC™ 碳化硅汽车功率器件 750 V G1

750 V CoolSiC™ 基于英飞凌超过 20 年的碳化硅技术积累构建。750 V CoolSiC™ MOSFET 利用宽带隙 SiC 材料的特性，提供了性能、可靠性和易用性的独特组合。它适用于高温和恶劣环境的操作，能够以简化且经济高效的方式实现行业领先的系统效率。

特性

- 高度稳健的 750 V 技术，100% 经过雪崩测试
- 同类最佳的 $R_{DS(on)} \times Q_{fr}$
- 出色的 $R_{DS(on)} \times Q_{oss}$ 和 $R_{DS(on)} \times Q_G$
- 低 C_{rss}/C_{iss} 和高 $V_{GS(th)}$ 的独特组合
- 英飞凌专有芯片贴装技术
- 驱动器源引脚可用

优点

- 增强了 500 V 以上总线电压的稳健性和可靠性
- 硬开关效率卓越
- 软开关拓扑中的开关频率更高
- 单极栅极驱动的抗寄生导通稳健性
- 通过改进栅极控制减少开关损耗

潜在应用

- 单向和双向板载充电器和 HV-LV DCDC 转换器：
- 硬开关半桥接器
- 软开关拓扑

产品验证

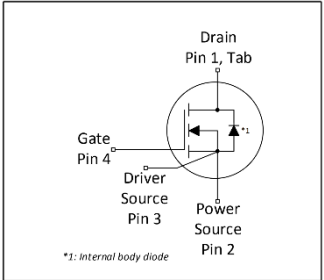
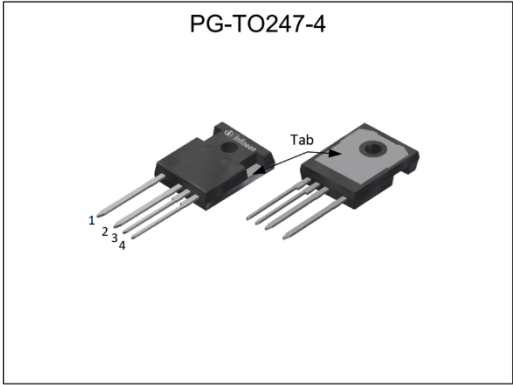
符合 AEC-Q101 标准

请注意：源和感测源引脚不可互换。它们的交换可能会导致故障。

表 1 主要性能参数

Parameter	Value	Unit
V_{DSS} over full $T_{j,range}$	750	V
$R_{DS(on),typ}$	60	mΩ
$R_{DS(on),max}$	78	mΩ
$Q_{G,typ}$	23	nC
$I_{DM,max}$	89	A
$Q_{oss,typ}$ @ 500 V	54	nC
$E_{oss,typ}$ @ 500 V	9.6	μJ

Type / Ordering Code	Package	Marking	Related Links
AIMZA75R060M1H	PG-TO247-4	75A060M1	see Appendix A



RoHS

目录

描述1

最大额定值3

热特性4

操作范围4

电气特性5

电气特性图7

测试电路12

封装外形13

附录 A14

修订记录15

商标15

免责声明15

1 最大额定值

除非另有规定， $T_j = 25\text{ °C}$ 。

注意：为了获得最佳的使用寿命和可靠性，英飞凌建议运行条件不超过本数据手册中所述最大额定值的 80%。

表 2 最大额定值

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous DC drain current ¹⁾	I_{DDC}	-	-	32 22	A	$T_c = 25\text{ °C}$ $T_c = 100\text{ °C}$
Peak drain current ²⁾	I_{DM}	-	-	89	A	$T_c = 25\text{ °C}$, $V_{GS} = 18\text{ V}$
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}	-	-	113	mJ	$I_D = 4.3\text{ A}$, $V_{DD} = 50\text{ V}$; see table 11
Avalanche current, single pulse	I_{AS}	-	-	4.3	A	-
MOSFET dv/dt ruggedness	dv/dt	-	-	200	V/ns	$V_{DS} = 0 \dots 500\text{ V}$
Gate source voltage (static)	V_{GS}	-5	-	23	V	-
Gate source voltage (transient)	V_{GS}	-10	-	25	V	$t_p \leq 500\text{ ns}$, duty cycle $\leq 1\%$
Power dissipation	P_{tot}	-	-	144	W	$T_c = 25\text{ °C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55	-	150	°C	-
Operating junction temperature	T_j	-55	-	175	°C	-
Mounting torque	-	-	-	60	Ncm	M3 and M3.5 screws
Continuous reverse drain current ¹⁾	I_{SDC}	-	-	32 21	A	$V_{GS} = 18\text{ V}$, $T_c = 25\text{ °C}$ $V_{GS} = 0\text{ V}$, $T_c = 25\text{ °C}$
Peak reverse drain current ²⁾	I_{SM}	-	-	89 28	A	$T_c = 25\text{ °C}$, $t_p \leq 250\text{ ns}$ $T_c = 25\text{ °C}$
Insulation withstand voltage	V_{ISO}	-	-	n. a.	V	V_{rms} , $T_c = 25\text{ °C}$, $t = 1\text{ min}$

¹⁾ 受 $T_{j,max}$ 限制

²⁾ 脉冲宽度 t_p 受 $T_{j,max}$ 限制

2 热特性

表 3 热特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	$R_{th(j-c)}$	-	-	1.04	°C/W	Not subject to production test. Parameter verified by design/characterization according to JESD51-14.
Soldering temperature, wave soldering only allowed at leads	T_{sold}	-	-	260	°C	1.6mm (0.063 in.) from case for 10s

3 工作范围

表 4 工作范围

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Gate-source voltage operating range including undershoots ¹⁾	V_{GS}	-2	-	20	V	-
Recommended turn-on voltage	$V_{GS(on)}$	-	18	-	V	-
Recommended turn-off voltage	$V_{GS(off)}$	-	0	-	V	-

¹⁾ **重要提示：** 如果应用中器件的栅源电压超出工作范围（表 4），则器件的 $R_{DS(on)}$ 和 $V_{GS(th)}$ 可能会在器件使用寿命结束时超过数据手册中规定的最大值。为了确保器件在计划使用寿命内正常运行，必须考虑最大额定值（表 2）和应用说明 AN2018-09。

4 电气特性

除非另有规定， $T_j = 25^\circ\text{C}$

表 5 静态特性

对于施加阻断电压 $> 525\text{ V}$ 的应用，要求客户在早期设计阶段评估宇宙辐射效应的影响，并联系英飞凌销售办事处获取必要的技术支持。

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source voltage ¹⁾	V_{DSS}	750	-	-	V	$V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 0.40\text{ mA}$, $T_j = -55^\circ\text{C}$ to 175°C
Gate threshold voltage ²⁾	$V_{\text{GS(th)}}$	3.5	4.3	5.6	V	$V_{\text{DS}} = V_{\text{GS}}$, $I_{\text{D}} = 4.0\text{ mA}$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	-	1 10	75 -	μA	$V_{\text{DS}} = 750\text{ V}$, $V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_{\text{DS}} = 750\text{ V}$, $V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $T_j = 175^\circ\text{C}$
Gate-source leakage current	I_{GSS}	-	-	100	nA	$V_{\text{GS}} = 20\text{ V}$, $V_{\text{DS}} = 0\text{ V}$
Drain-source on-state resistance	$R_{\text{DS(on)}}$	-	74	-	m Ω	$V_{\text{GS}} = 15\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 11.1\text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$
		-	60	78		$V_{\text{GS}} = 18\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 11.1\text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$
		-	55	-		$V_{\text{GS}} = 20\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 11.1\text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$
		-	108	-		$V_{\text{GS}} = 18\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 11.1\text{ A}$, $T_j = 175^\circ\text{C}$
Internal gate resistance	$R_{\text{G,int}}$	-	7	-	Ω	$f = 1\text{ MHz}$

表 6 动态特性

外部寄生元件（PCB 布局）对开关行为有显著影响。

必须尽量减少杂散电感和耦合电容。

如需布局建议，请使用提供的应用说明或联系英飞凌销售办事处。

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Input capacitance	C_{iss}	-	779	-	pF	$V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $V_{\text{DS}} = 500\text{ V}$, $f = 250\text{ kHz}$
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	-	4.8	-	pF	$V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $V_{\text{DS}} = 500\text{ V}$, $f = 250\text{ kHz}$
Output capacitance ³⁾	C_{oss}	-	60	78	pF	$V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $V_{\text{DS}} = 500\text{ V}$, $f = 250\text{ kHz}$
Output charge ³⁾	Q_{oss}	-	54	70	nC	calculation based on C_{oss}
Effective output capacitance, energy related ⁴⁾	$C_{\text{o(er)}}$	-	77	-	pF	$V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $V_{\text{DS}} = 0 \dots 500\text{ V}$
Effective output capacitance, time related ⁵⁾	$C_{\text{o(tr)}}$	-	108	-	pF	$I_{\text{D}} = \text{constant}$, $V_{\text{GS}} = 0\text{ V}$, $V_{\text{DS}} = 0 \dots 500\text{ V}$
Turn-on delay time	$t_{\text{d(on)}}$	-	7	-	ns	$V_{\text{DD}} = 500\text{ V}$, $V_{\text{GS}} = 18\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 11.1\text{ A}$, $R_{\text{G}} = 1.8\text{ }\Omega$; see table 10
Rise time	t_{r}	-	8	-	ns	$V_{\text{DD}} = 500\text{ V}$, $V_{\text{GS}} = 18\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 11.1\text{ A}$, $R_{\text{G}} = 1.8\text{ }\Omega$; see table 10
Turn-off delay time	$t_{\text{d(off)}}$	-	14	-	ns	$V_{\text{DD}} = 500\text{ V}$, $V_{\text{GS}} = 18\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 11.1\text{ A}$, $R_{\text{G}} = 1.8\text{ }\Omega$; see table 10
Fall time	t_{f}	-	8	-	ns	$V_{\text{DD}} = 500\text{ V}$, $V_{\text{GS}} = 18\text{ V}$, $I_{\text{D}} = 11.1\text{ A}$, $R_{\text{G}} = 1.8\text{ }\Omega$; see table 10

¹⁾ 在 $T_j = 25^\circ\text{C}$ 下进行测试，最小 V_{DSS} 已通过设计在整个结温范围内验证。

²⁾ 在 $V_{\text{GS}} = +20\text{ V}$ 条件下，经过 1 ms 脉冲后测试。如需评估潜在的“线性模式”操作，请联系英飞凌销售办事处。

³⁾ 最大规格由计算出的六西格玛置信上限定义。

⁴⁾ $C_{\text{o(er)}}$ 是一个固定电容，当 V_{DS} 从 0 上升至 500 V 时，其提供与 C_{oss} 相同的储存能量。

⁵⁾ $C_{\text{o(tr)}}$ 是一个固定电容，当 V_{DS} 从 0 上升至 500 V 时，其充电时间与 C_{oss} 相同。

表7 栅极电荷特性

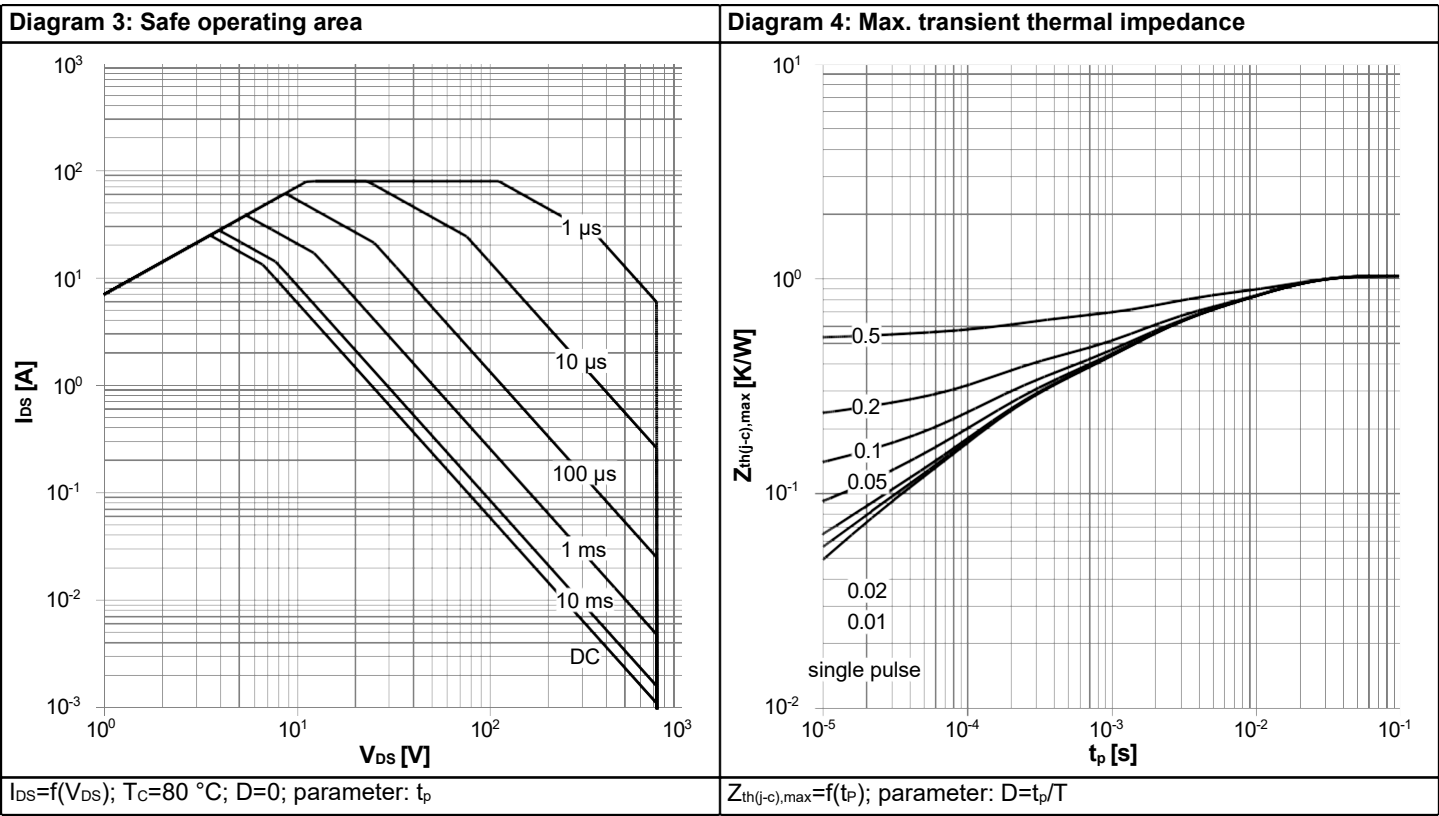
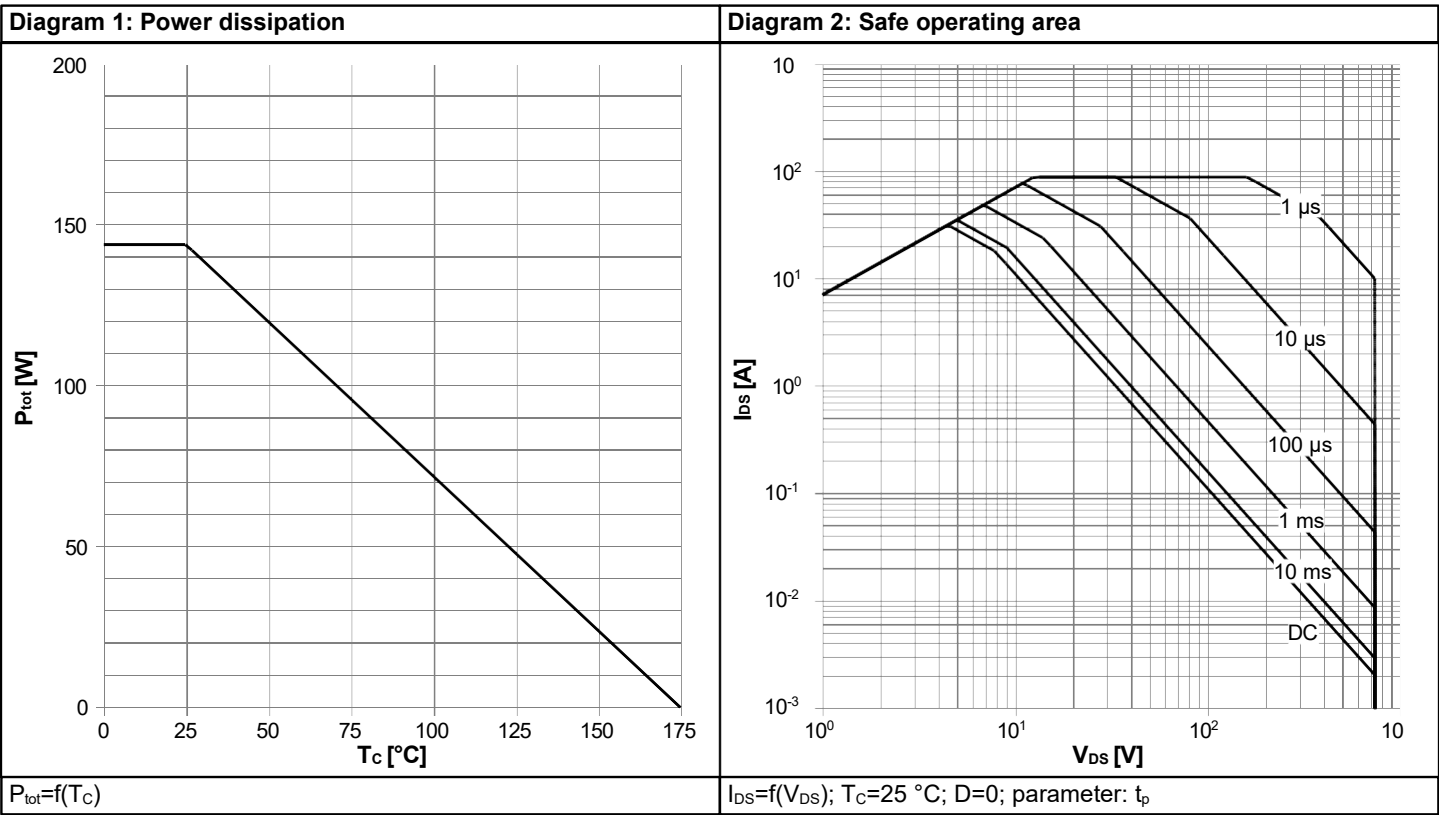
Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Plateau gate to source charge	$Q_{GS(pl)}$	-	6.3	-	nC	$V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_D = 11.1\text{ A}$, $V_{GS} = 0\text{ to }18\text{ V}$
Gate to drain charge	Q_{GD}	-	5.5	-	nC	$V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_D = 11.1\text{ A}$, $V_{GS} = 0\text{ to }18\text{ V}$
Total gate charge	Q_G	-	23	-	nC	$V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_D = 11.1\text{ A}$, $V_{GS} = 0\text{ to }18\text{ V}$

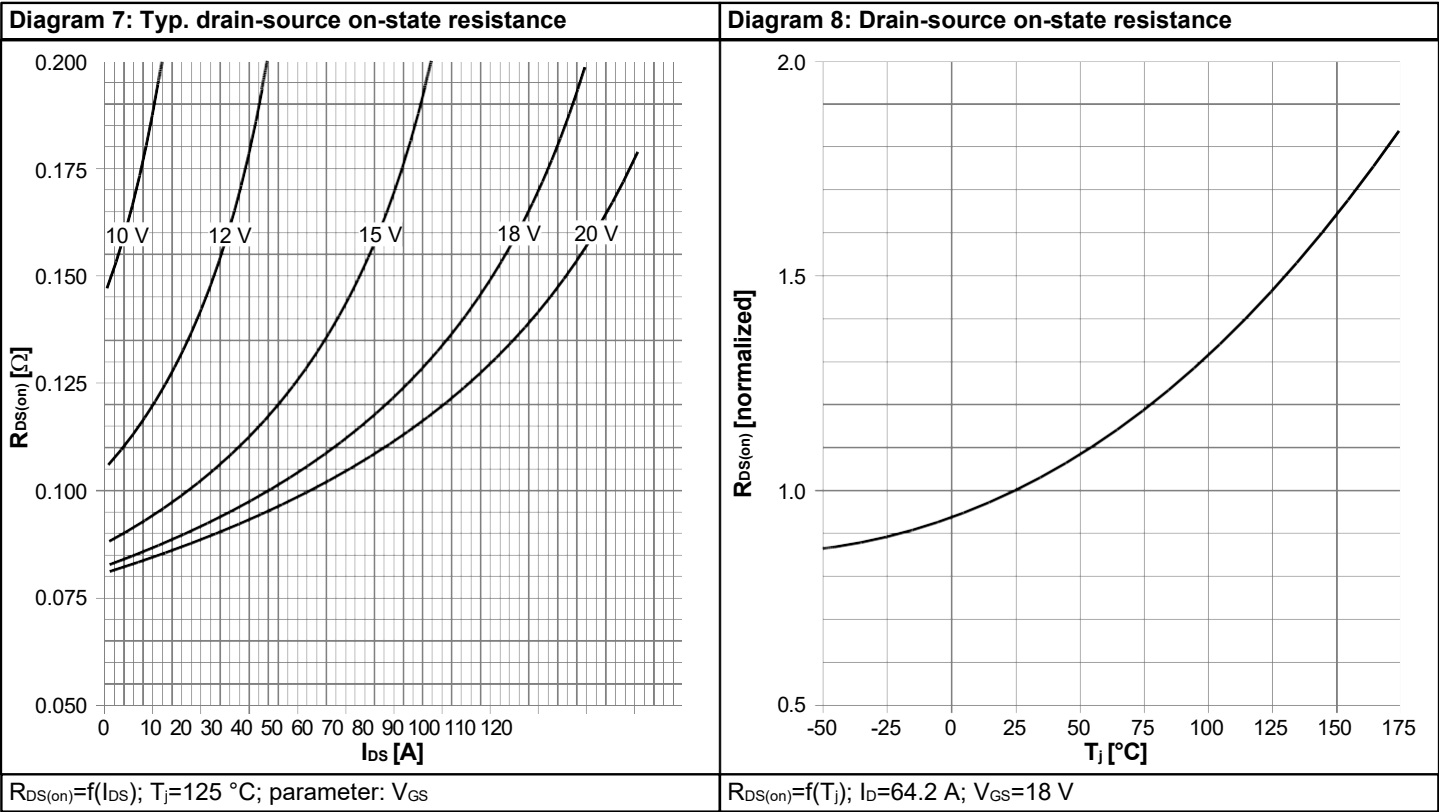
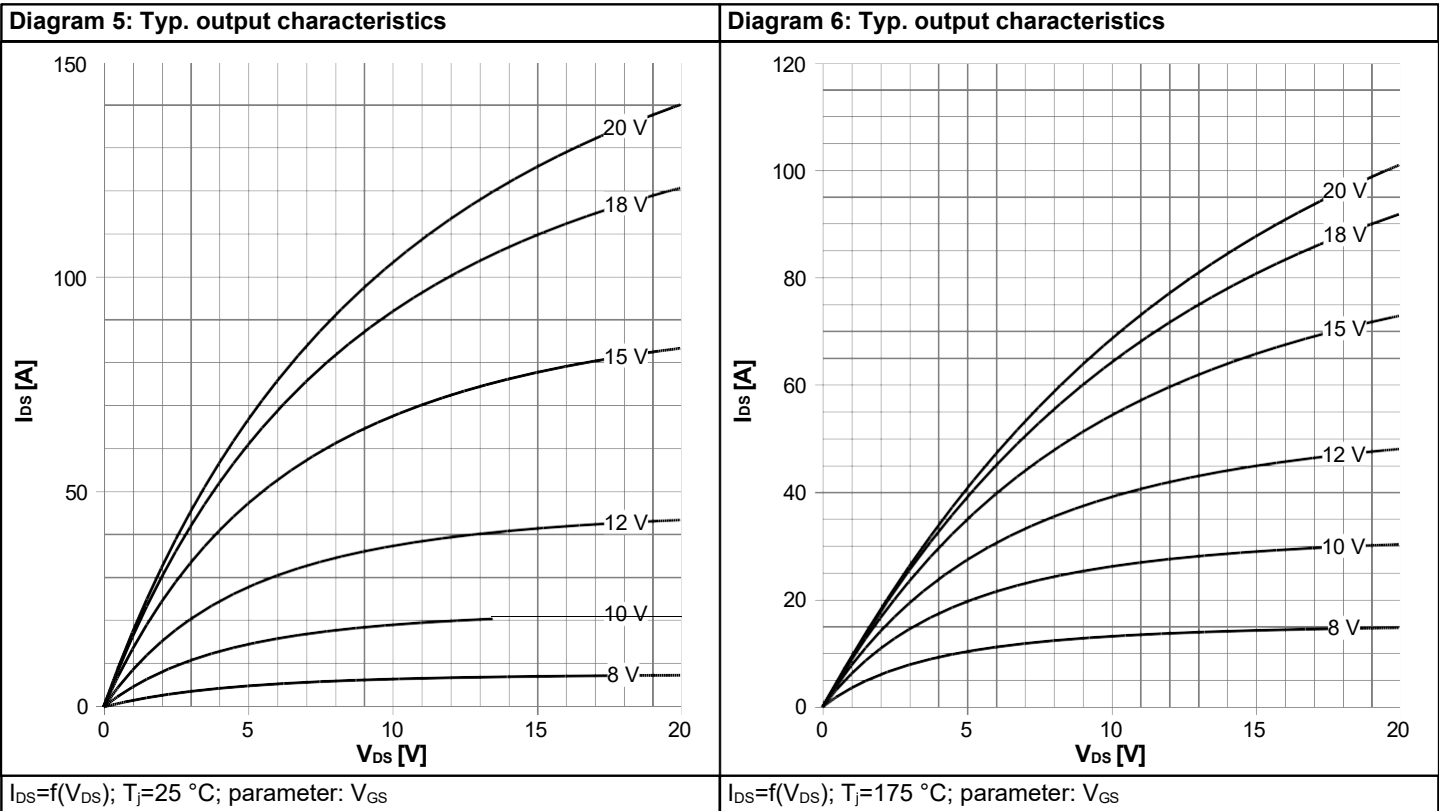
表8 反向二极管特性

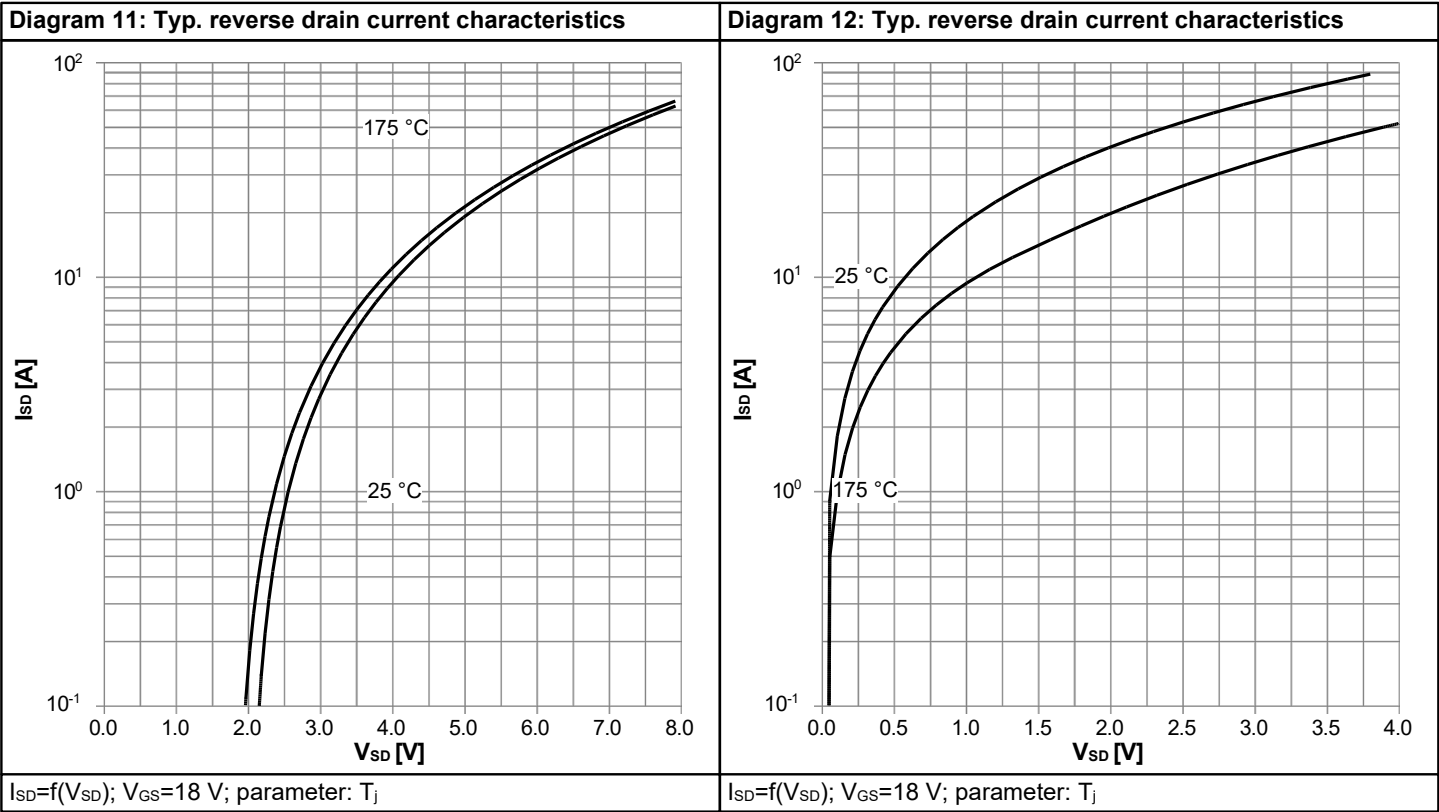
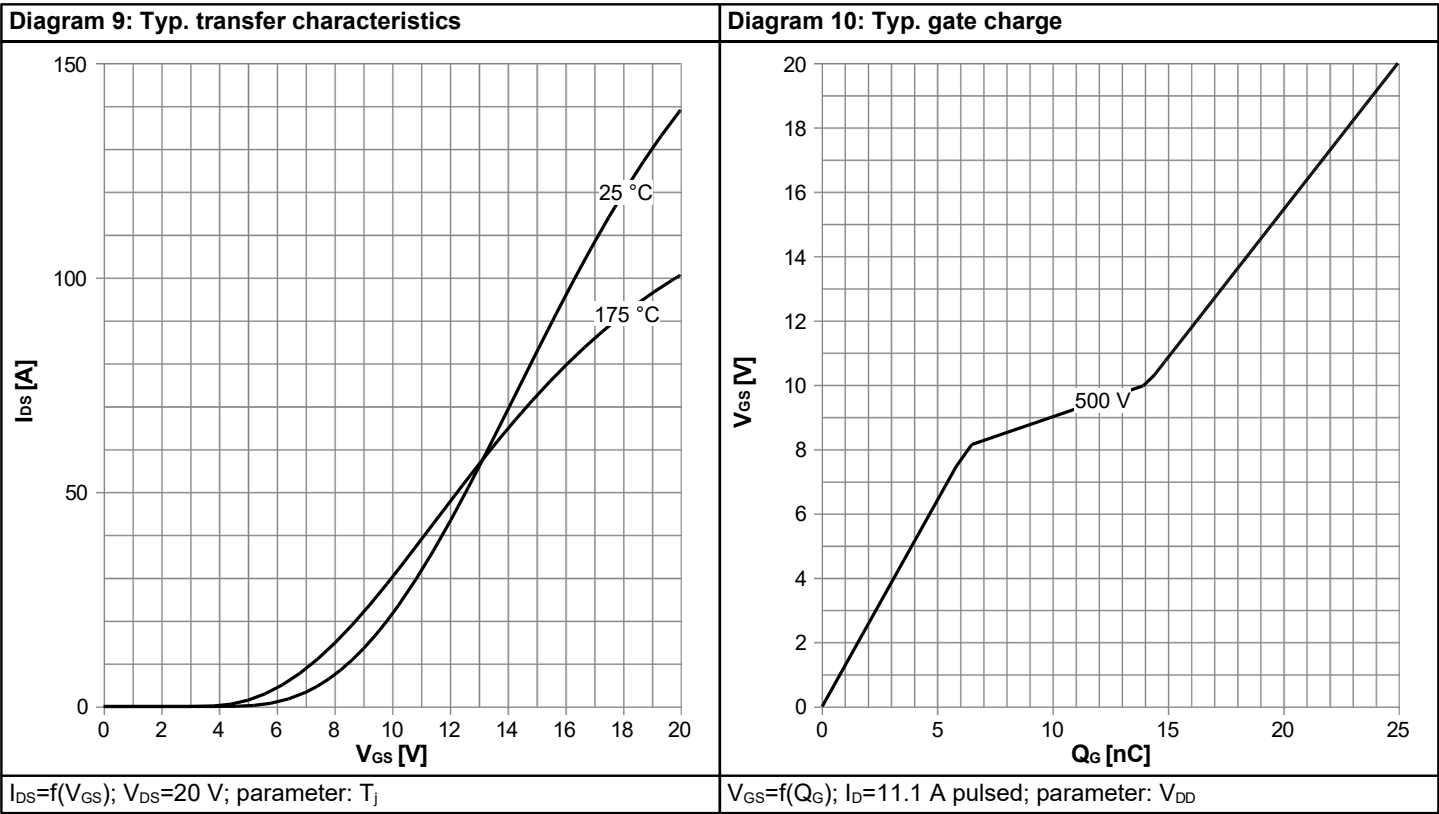
Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source reverse voltage	V_{SD}	-	3.9	5.3	V	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_S = 11.1\text{ A}$, $T_J = 25\text{ °C}$
MOSFET forward recovery time	t_{fr}	- -	16 10	- -	ns	$V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_S = 11.1\text{ A}$, $di_S/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9 $V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_S = 11.1\text{ A}$, $di_S/dt = 4000\text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9
MOSFET forward recovery charge ¹⁾	Q_{fr}	- -	57 95	- -	nC	$V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_S = 11.1\text{ A}$, $di_S/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9 $V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_S = 11.1\text{ A}$, $di_S/dt = 4000\text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9
MOSFET peak forward recovery current	I_{frm}	- -	7 20	- -	A	$V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_S = 11.1\text{ A}$, $di_S/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9 $V_{DD} = 500\text{ V}$, $I_S = 11.1\text{ A}$, $di_S/dt = 4000\text{ A}/\mu\text{s}$; see table 9

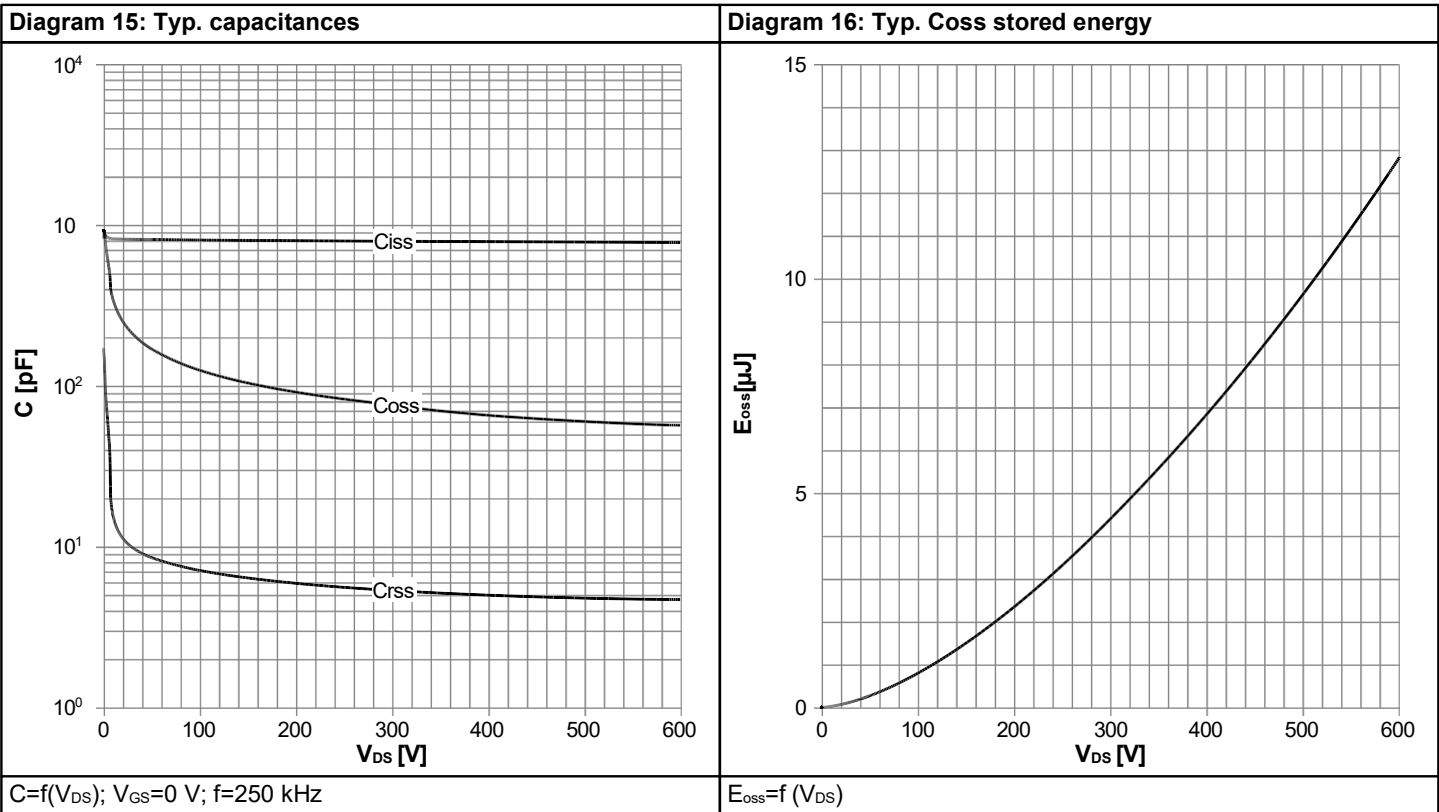
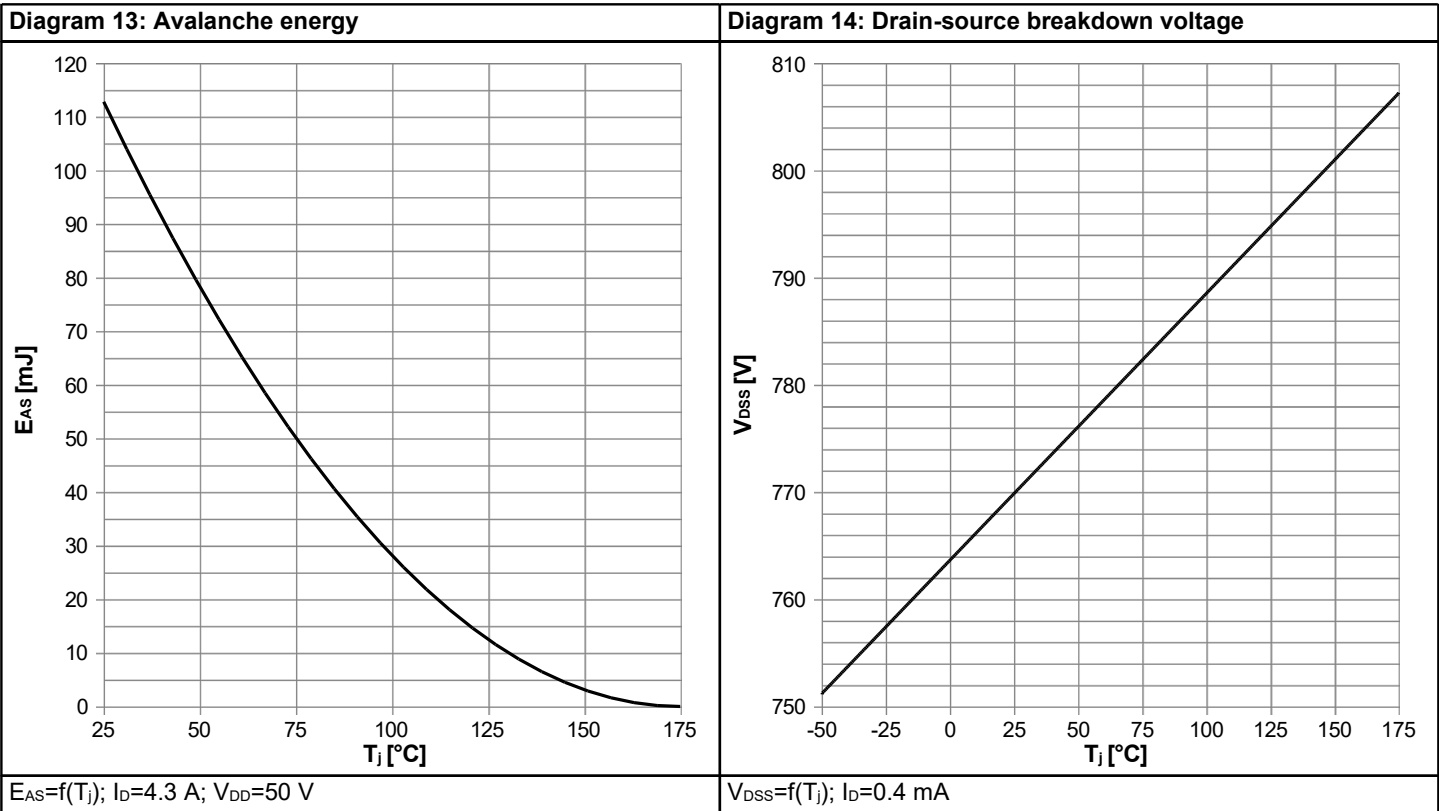
¹⁾ Q_{fr} 包括 Q_{oss}

5 电气特性图

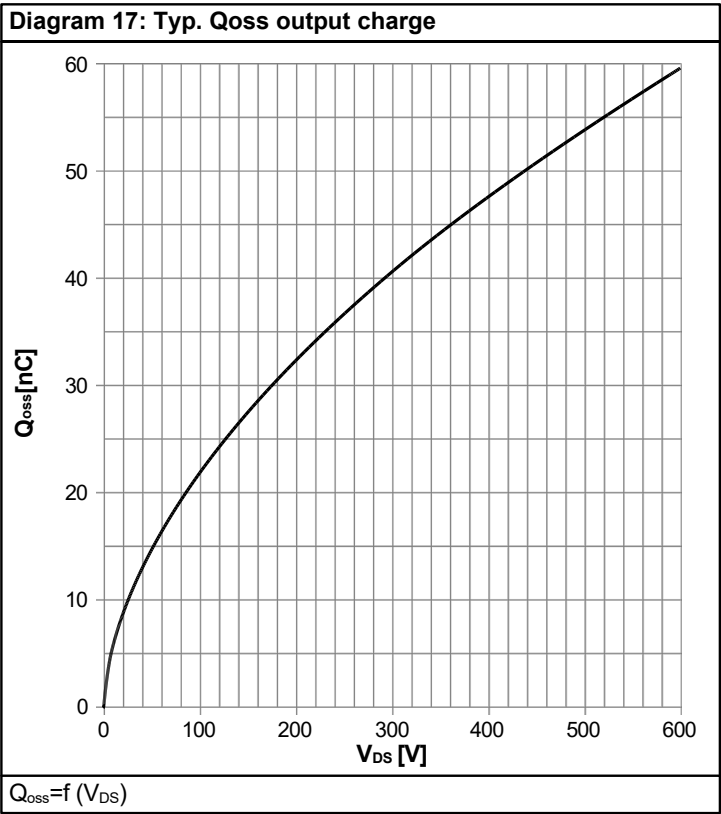








CoolSiC™ 汽车功率器件 750 V G1
AIMZA75R060M1H



6 测试电路

表 9 体二极管特性

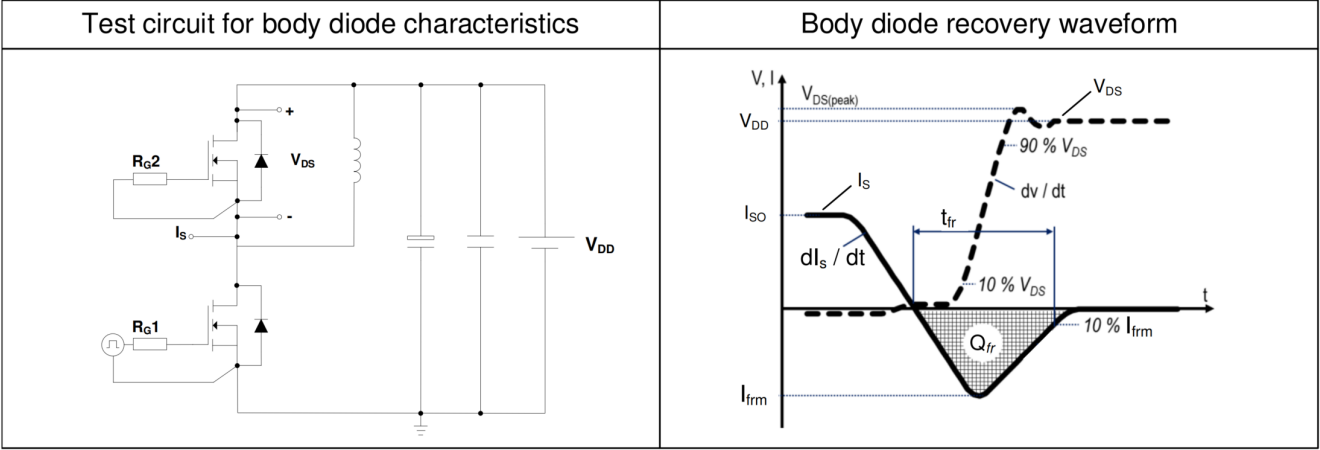


表 10 开关时间

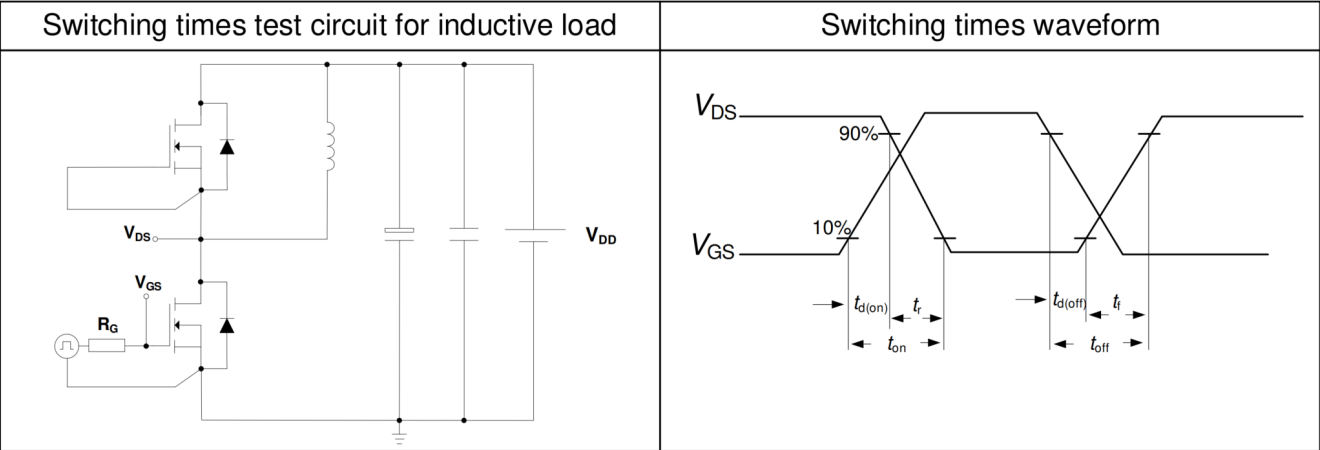
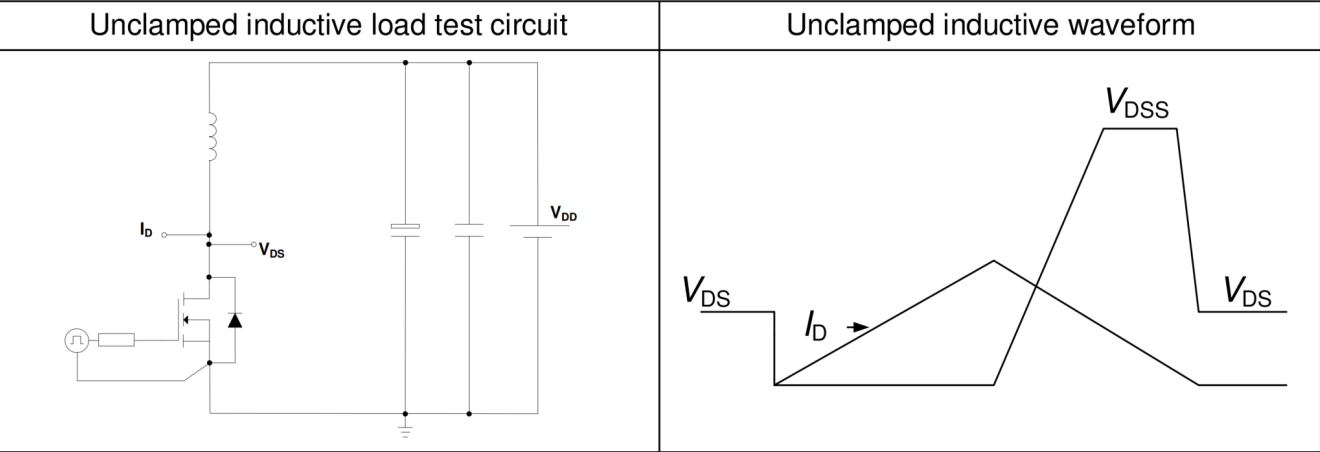
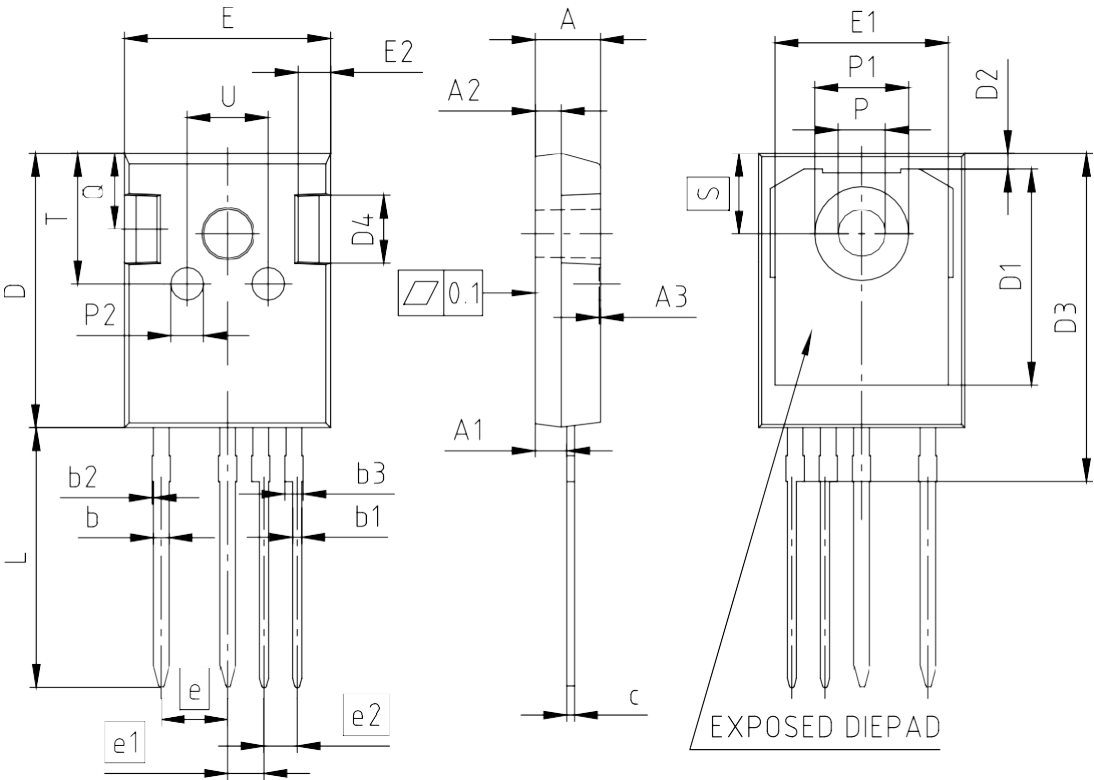


表 11 非钳位感性负载



7 封装外形



NOTES:
DIMENSIONS DO NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSION OR GATE BURRS

PACKAGE - GROUP NUMBER: PG-T0247-4-U02					
DIMENSIONS	MILLIMETERS		DIMENSIONS	MILLIMETERS	
	MIN.	MAX.		MIN.	MAX.
A	4.90	5.10	E	15.70	15.90
A1	2.31	2.51	E1	13.10	13.50
A2	1.90	2.10	E2	2.40	2.60
A3	0.05	0.25	e	5.08	
b	1.10	1.30	e1	2.79	
b1	0.65	0.79	e2	2.54	
b2	---	0.20	N	4	
b3	1.34	1.44	L	19.80	20.10
c	0.58	0.66	øP	3.50	3.70
D	20.90	21.10	øP1	7.00	7.40
D1	16.25	16.85	øP2	2.40	2.60
D2	1.05	1.35	Q	5.60	6.00
D3	24.97	25.27	S	6.15	
D4	4.90	5.10	T	9.80	10.20
			U	6.00	6.40

图 1 PG-T0247-4 外形图，尺寸单位为毫米

8 附录 A

表 12 相关链接

- IFX CoolSiC™ 汽车电源设备 750 V G1 网页: www.infineon.com
- IFX CoolSiC™ 汽车电源设备 750 V G1 应用说明: www.infineon.com
- IFX CoolSiC™ 汽车电源设备 750 V G1 仿真模型: www.infineon.com
- IFX 设计工具: www.infineon.com

修订记录

AIMZA75R060M1H

Revision: 2024-01-29, Rev. 2.0

历史修订版本

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.0	2024-01-29	Release of final version

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Disclaimer

We Listen to Your Comments

Any information within this document that you feel is wrong, unclear or missing at all? Your feedback will help us to continuously improve the quality of this document. Please send your proposal (including a reference to this document) to: erratum@infineon.com

Published by

Infineon Technologies AG
81726 München, Germany
© 2023 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics (“Beschaffenheitsgarantie”).

With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life.

If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2026-01-26

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

**Do you have a question about this
document?**

Email:

erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据勘探（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。